CLIPPEDIMAGE= JP02000277854A

PAT-NO: JP02000277854A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2000277854 A

TITLE: SEMICONDUCTOR LASER

PUBN-DATE: October 6, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HAYASHI, NOBUHIKO

N/A

OTA, KIYOSHI

KANO, TAKASHI

N/A

NOMURA, YASUHIKO

N/A

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SANYO ELECTRIC CO LTD

N/A

APPL-NO: JP2000008692

APPL-DATE: January 18, 2000

INT-CL_(IPC): H01S005/22

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor laser with superior effect of

optical con finement or optical absorption by forming a <u>current block</u> layer with sufficient thickness, along with a large composition of Al and In, while crystallinity deteri oration such as cracks and the like is restrained.

SOLUTION: A semiconductor laser has an InGaN active layer 7. A <u>current block</u> layer 12 as a <u>constriction for a current</u> carried in the active layer 7 has a superlattice structure composed of a first GaN layer 12a and a second <u>AlGaN</u> layer 12b, each laminated alternately. As a result, the <u>current block</u> layer 12 with a desired thickness can be formed, while crystallinity deterioration such as cracks and the like is restrained, and the composition of Al and In is mad larg. In this way, a somiconductor laser with superior effect in ptical

07/11/2002, EAST Version: 1.03.0002

nfin ment roptical abs rpti n is btain d.

C PYRIGHT: (C)2000,JP

07/11/2002, EAST Version: 1.03.0002

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-277854 (P2000-277854A)

(43)公開日 平成12年10月6日(2000.10.6)

(51) Int.CL'

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

H01S 5/22

H01S 5/22

審査請求 有 **讃求項の数15 OL (全9頁)**

(21)出顧番号 特顧2000-8692(P2000-8692)

(22)出顧日

平成12年1月18日(2000.1.18)

(31) 優先権主張番号 特願平11-14295

(32)優先日

平成11年1月22日(1999.1.22)

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出顧人 000001889

三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

(72)発明者 林 伸彦

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

(72)発明者 太田 寮

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

(74)代理人 100111383

弁理士 芝野 正雅

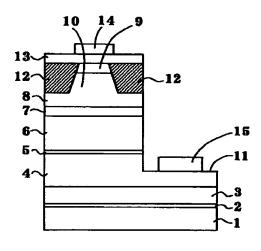
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体レーザ

(57)【要約】

【課題】 クラック等の結晶性の低下を抑えた状態で、 電流ブロック層を十分な厚みだけ形成することが出来、 また、Al組成、In組成等を大きくすることが出来、 電流ブロック層における光閉じ込め効果或いは光吸収効 果に優れた半導体レーザを提供する。

【解決手段】 InGaNからなる活性層7を有する半 導体レーザであって、活性層7に流れる電流を狭窄する 電流ブロック層12がGaNからなる第1層12aと、 A1GaNからなる第2層12bとが交互に繰り返し積 層されている超格子構造であることを特徴とする。



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 窒化物系の半導体材料からなる活性層を 有する半導体レーザであって、前記活性層に流れる電流 を狭窄する電流ブロック層が複数の層からなる超格子構 造であることを特徴とする半導体レーザ。

【請求項2】 前記電流ブロック層がAlxGal-xN (但し、0≤X≤1)からなり、上記Xの値が異なる複数の層からなる超格子構造であることを特徴とする請求項1記載の半導体レーザ。

【請求項3】 前記電流ブロック層がGaNからなる第 10 1層と、A1GaNからなる第2層とが交互に繰り返し 積層されている超格子構造であることを特徴とする請求 項2記載の半導体レーザ。

【請求項4】 前記電流ブロック層がA1GaNからなる第1層と、該第1層よりもA1組成が大きいA1Ga Nからなる第2層とが交互に繰り返し積層されている超格子構造であることを特徴とする請求項2記載の半導体レーザ。

【請求項5】 前記電流ブロック層の超格子構造を構成 する層のうち、A1組成の大きい層の方が、A1組成の 20 小さい層若しくはA1を含有しない層よりもキャリア濃 度が小さいことを特徴とする請求項2、3又は4記載の 半導体レーザ。

【請求項6】 前記電流ブロック層が I ny Ga1-y N (但し、0≤Y≤1) からなり、上記Yの値が異なる複数の層からなる超格子構造であることを特徴とする請求項1記載の半導体レーザ。

【請求項7】 前記電流ブロック層がGaNからなる第 1層と、InGaNからなる第2層とが交互に繰り返し 積層されている超格子構造であることを特徴とする請求 30 項6記載の半導体レーザ。

【請求項8】 前記電流ブロック層が In Ga Nからなる第1層と、該第1層よりも In 組成が大きい In Ga Nからなる第2層とが交互に繰り返し積層されている超格子構造であることを特徴とする請求項6記載の半導体レーザ。

【請求項9】 前記電流ブロック層の超格子構造を構成 ャップが活性層のバンドギャップよりも小さいロスガーする層のうち、I n組成の大きい層の方が、I n組成の ド構造の2通りの方法が考えられる。 「0005】しかしながら、ロスガイド構造の半導体「度が大きいことを特徴とする請求項6、7又は8記載の 40 一ザを構成するために、活性層よりもI n N の混晶比半導体レーザ。 (以下、I n組成という)の大きいIn Ga N を電流

【請求項10】 窒化物系の半導体材料からなる第1クラッド層、活性層、第2クラッド層が順に形成され、前記活性層に対して前記第2クラッド層側に該活性層に流れる電流を狭窄する電流ブロック層が形成された半導体レーザにおいて、前記電流ブロック層は第1電流ブロック層と第2電流ブロック層とが順に形成された層であり、前記第1電流ブロック層がi型の半導体層からなる超格子構造であることを特徴とする半導体レーザ。

【請求項11】 前記第2電流ブロック層が前記第2ク 50 けの厚み (例えば0.5μm程度以上) に成長させて電

ラッド層とは異なる導電型の半導体層を有する層である ことを特徴とする請求項10記載の半導体レーザ。

【請求項12】 前記第2電流ブロック層が複数の層からなる超格子構造であることを特徴とする請求項11記載の半導体レーザ。

【請求項13】 前記第1電流ブロック層には、Zn、Be、Ca及びCのうちの少なくとも1つがドープされていることを特徴とする請求項10、11又は12記載の半導体レーザ。

【請求項14】 前記第1電流ブロック層は、i型のGaNあるいはi型のInGaNからなる第1層と、該第1層よりもIn組成が大きいi型のInGaNからなる第2層とが交互に繰り返し積層されている超格子構造であることを特徴とする請求項10、11、12又は13記載の半導体レーザ。

【請求項15】 前記第1層が前記第2クラッド層に接 していることを特徴とする請求項14記載の半導体レー ザ。

【発明の詳細な説明】

0 [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は窒化物系の半導体レ ーザに関する。

[0002]

【従来の技術】近年、高密度・大容量の光ディスクシス テムに用いられる記録或いは再生用の光源として、窒化 物系半導体レーザの研究開発が行われている。

【0003】この窒化物系の半導体レーザにおいても、 光ディスクシステムの光源として使用するためには、赤 外光や赤色光を出射する半導体レーザと同様に横モード 制御が必要であり、この横モード制御に適した屈折率導 波型の半導体レーザが提案されている。

【0004】窒化物系の半導体レーザにおいて、屈折率 導波構造を実現するためには、活性層に流れる電流を狭 窄する電流ブロック層を、例えば、A1Nの混晶比(以 下、A1組成という)がクラッド層のA1組成よりも大 きい実屈折率ガイド構造か、電流ブロック層のバンドギャップが活性層のバンドギャップよりも小さいロスガイ ド構造の2通りの方法が考えられる。

【0005】しかしながら、ロスガイド構造の半導体レーザを構成するために、活性層よりもInNの混晶比(以下、In組成という)の大きいInGaNを電流を十分にブロック出来、且つ光を十分に吸収出来るだけの厚み(例えば0.5μm程度以上)に成長させて電流ブロック層を形成すると、電流ブロック層は臨界膜厚を超えるため、成長層の結晶性が著しく低下するという問題がある。

【0006】また、実屈折率ガイド構造を構成するために、クラッド層よりもA1組成の大きいA1GaNを電流を十分にブロック出来、且つ光を十分に閉じ込めるだけの原で、(層はばつ、5、2円度以上)に関するサイク

3

流ブロック層を形成した場合においても、A1を含有す るクラッド層と電流ブロック層とは脆くなり、クラック が発生し、成長層の結晶性が著しく低下するという問題 がある。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記従来例の 欠点に鑑み為されたものであり、A 1 組成や I n組成等 が大きい電流ブロック層を、結晶性が低下することを抑 えて、電流を十分にブロック出来るだけの厚みに形成す ることが可能な半導体レーザを提供することを目的とす 10 るものである。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明の半導体レーザ は、窒化物系の半導体材料からなる活性層を有する半導 体レーザであって、前記活性層に流れる電流を狭窄する 電流ブロック層が複数の層からなる超格子構造であるこ とを特徴とする。

【0009】このような構成の半導体レーザでは、電流 ブロック層を構成する超格子構造の個々の層の層厚が小 さくなるため、クラッド層等の下地となる層と電流ブロ 20 ック層との間の歪みは緩和される。

【0010】更に、本発明の半導体レーザは、前記電流 プロック層がAlxGa1-xN(但し、0≤X≤1)から なり、上記Xの値が異なる複数の層からなる超格子構造 であることを特徴とする。

【0011】この場合、電流ブロック層全体における平 均的なA1組成を大きくしたり、或いは電流ブロック層 の層厚を大きくしても、電流ブロック層の結晶性の低下 は抑えられる。このため、例えば、クラッド層よりもA 1組成を一層大きくすることが出来、導波路内への光閉 30 じ込め効果に優れた実屈折率構造の半導体レーザを実現 できる。

【0012】例えば、前記電流ブロック層がGaNから なる第1層と、A1GaNからなる第2層とが交互に繰 り返し積層されている超格子構造である場合、A1を含 有する第2層は個々の層の層厚が小さくてよいため、電 流ブロック層とクラッド層等の下地となる層との間の熱 膨張係数の差に基づく歪みは緩和される。

【0013】尚、この場合、第2層は、A1の組成比が 0.5以下の場合、層厚は200~500Å程度する必 40 要があり、A1の組成比が0.75以下の場合、層厚は 100~200Å程度にする必要があり、A1の組成比 が1以下の場合、層厚は10~100Å程度にする必要 がある。また、第1層は、第2層の厚み、A1組成比に 関係なく、10~1000Å程度にすることが可能であ るが、第2層の厚みと同程度であるのが好ましい。

【0014】また、前記電流ブロック層がAlGaNか らなる第1層と、該第1層よりもA1組成が大きいA1 GaNからなる第2層とが交互に繰り返し積層されてい る超格子構造である場合、A 1 組成が大きい第2層は個 50 【0023】この場合、電流ブロック層内のバンド障壁

々の層の層厚が小さくてよいため、電流ブロック層とク ラッド層等の下地となる層との間の熱膨張係数の差に基 づく歪みは緩和される。

【0015】また、本発明は、上述の前記電流ブロック 層がAlxGa1-xNからなる半導体レーザにおいて、前 記電流ブロック層の超格子構造を構成する層のうち、A 1組成の大きい層の方が、A1組成の小さい層若しくは A 1を含有しない層よりもキャリア濃度が小さいことを 特徴とする。

【0016】この場合、電流ブロック層内のバンド障壁 が高くなり、電流ブロック層での電流のブロック作用が 向上する。

【0017】また、本発明の半導体レーザは、前記電流 ブロック層が Iny Gai-y N (但し、0≤Y≤1) から なり、上記Yの値が異なる複数の層からなる超格子構造 であることを特徴とする。

【0018】この場合、電流ブロック層全体における平 均的な I n組成を大きくしたり、或いは電流ブロック層 の層厚を大きくしても、電流ブロック層の結晶性の低下 は抑えられる。このため、例えば、クラッド層よりもI n組成を一層大きくすることが出来、電流ブロック層で の光吸収に優れたロスガイド構造の半導体レーザを実現

【0019】例えば、前記電流ブロック層がGaNから なる第1層と、InGaNからなる第2層とが交互に繰 り返し積層されている超格子構造である場合、Inを含 有する第2層の個々の層の層厚が小さくてよいため、電 流ブロック層とクラッド層等の下地となる層との間の格 子定数の差に基づく歪みは緩和される。

【0020】尚、この場合、第2層は、Inの組成比が 0.4以下の場合、層厚は100~300 A程度する必 要があり、Inの組成比が0.6以下の場合、層厚は1 0~100 Å程度にする必要がある。また、第1層は、 第2層の厚み、In組成比に関係なく、10~1000 A程度にすることが可能であるが、第2層の厚みと同程 度であるのが好ましい。

【0021】また、前記電流ブロック層がInGaNか らなる第1層と、該第1層よりもIn組成が大きいIn GaNからなる第2層とが交互に繰り返し積層されてい る超格子構造である場合、In組成が大きい第2層の個 々の層の層厚が小さくてよいため、電流ブロック層とク ラッド層等の下地となる層との間の格子定数の差に基づ く歪みは緩和される。

【0022】また、本発明は前記電流ブロック層が In y G a 1-y N からなる半導体レーザにおいて、前記電流ブ ロック層の超格子構造を構成する層のうち、In組成の 大きい層の方が、In組成の小さい層若しくはInを含 有しない層よりもキャリア濃度が大きいことを特徴とす る。

が高くなり、電流ブロック層での電流の狭窄作用が向上 する。

【0024】また、本発明の半導体レーザは、窒化物系の半導体材料からなる第1クラッド層、活性層、第2クラッド層が順に形成され、前記活性層に対して前記第2クラッド層側に該活性層に流れる電流を狭窄する電流ブロック層が形成された半導体レーザにおいて、前記電流ブロック層は第1電流ブロック層と第2電流ブロック層とが順に形成された層であり、前記第1電流ブロック層が1型の半導体層からなる超格子構造であることを特徴10とする。

【0025】このような構成の半導体レーザでは、第1電流ブロック層を構成する超格子構造の個々の層の層厚が小さくなるため、第2クラッド層と電流ブロック層との間の歪みは緩和される。また、第2電流ブロック層と第2クラッド層との間に高抵抗の第1電流ブロック層が存在するため、順方向の電圧を印加した際、第2電流ブロック層と第2クラッド層との間が空乏化され、素子容量が低減し、その結果、光出力の立上り、立下りが速くなる。

【0026】更に、本発明の半導体レーザは、前記第2 電流ブロック層が前記第2クラッド層とは異なる導電型 の半導体層を有する層であることを特徴とする。

【0027】この場合、上述の光出力の立上り、立下りの速い半導体レーザにおいて、電流ブロック層での電流をブロックする機能が高まる。

【0028】また、前記第2電流ブロック層が複数の層からなる超格子構造であることを特徴とする。

【0029】この場合、第2電流ブロック層全体における平均的なA1組成やIn組成を大きくしたり、或いは 30電流ブロック層の層厚を大きくしても、第2電流ブロック層の結晶性の低下は抑えられる。このため、例えば、第2クラッド層よりもA1組成を一層大きくすることにより、夢波路内への光閉じ込め効果に優れた実屈折率構造の半導体レーザ、或いは第2クラッド層よりもIn組成を一層大きくすることにより、電流ブロック層での光吸収に優れたロスガイド構造の半導体レーザを実現出来る。

【0030】また、本発明の半導体レーザでは、前記第 1電流ブロック層には、Zn、Be、Ca及びCのうち 40 の少なくとも1つがドープされていることを特徴とす る。

【0031】この場合、第1電流ブロック層は、1.5 $\Omega \cdot c$ m以上の十分な高抵抗の層となる。

【0032】また、本発明の半導体レーザでは、前記第 1電流ブロック層は、i型のGaNあるいはi型のIn GaNからなる第1層と、該第1層よりもIn組成が大 きいi型のInGaNからなる第2層とが交互に繰り返 し積層されている超格子構造であることを特徴とする。

【0033】この場合、I n を含有しバンドギャップが 50 Nからなる厚さ 0.2μmのp - コンタクト層13が形

6

小さい電流ブロック層を有する半導体レーザにおいて も、十分に素子容量を低減することが出来、その結果、 電流ブロック効果を高め、また光出力の立上り、立下り を速めることが出来る。

【0034】更に、本発明の半導体レーザでは、前記第 1層が前記第2クラッド層に接していることを特徴とする。

【0035】これにより、バンドギャップの大きい第1層が第2クラッド層に接するため、第2クラッド層から電流ブロック層に向けてバンドギャップを段階的に小さくすることが出来る。これにより、光出力の立上り、立下りは一層速くなる。

[0036]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しつつ本発明の 実施の形態について詳細に説明する。

【0037】図1は本発明の実施の形態である第1実施 例の半導体レーザの構成を示す断面図である。

【0039】尚、活性層7は、GaNからなる厚さ0. 1μmの一対の光ガイド層の間に、In0.03 Ga0.97 Nからなる厚さ60 Åの障壁層とIn0.13 Ga0.87 Nからなる厚さ30 Åの井戸層とが交互に形成された多重量子井戸構造である。

【0040】上記半導体ウエハには、反応性イオンエッチング又は反応性イオンピームエッチングによりp-クラッド層8の所定の深さまで除去されてストライプ状のリッジ部10が形成され、同様のエッチングによりn-GaN層4の所定の深さまで除去されて電極形成面11が形成されている。尚、p-クラッド層8のリッジ部10以外の平坦部の厚みは横モード制御を行うために、0.05~0.4μmであるのが好ましい。

【0041】また、p-クラッド層8上のエッチング除去部には、後述する超格子構造の厚さ0.5μmの電流ブロック層12が形成されており、p-キャップ層9上及び電流ブロック層12上には、Mgドープのp-GaNからなる厚さ0.2μmのp-コンタクト層13が形

成されている。また、p-コンタクト層13の上面には p-電極14が形成され、n-クラッド層4の電極形成 面11にはn-電極15が形成されている。

【0042】電流ブロック層12は、図2に示すよう に、Siドープのn-GaNからなる厚さ250Aの第 1層12aと、アンドープのi-Alo.30Gao.70N或 いはSiが少量ドープされたn-Alo.30Gao.70Nか らなる厚さ250人の第2層12bとが交互に10層づ つ形成された超格子構造である。

濃度は3×1018 cm-3である。また、第2層12bが Siがドープされた層である場合、Siのドープのキャ リア濃度は第1層12aよりも少ない1×10¹⁷ c m⁻³

【0044】上述のような第1実施例の半導体レーザで は、電流ブロック層12がA1を含有しない第1層12 aとAlを含有する第2層12bとが交互に繰り返し積 層された超格子構造であり、A 1 組成を含有する第2層 12bは個々の層厚が小さいため、p-クラッド層8と の熱膨張係数の差に基づく歪みは緩和される。このた め、電流ブロック層12は、単層で形成された場合と比 べて、結晶性を低下させること無く、AI組成を大きく し、且つ厚みを大きくすることが出来る。

【0045】また、電流ブロック層12は、A1を含有 しない第1層12aはキャリア濃度が大きく、A1を含 有する第2層12bはキャリア濃度が小さいため、電流 ブロック層12内のバンド障壁は図3に示すように高く なり、電流ブロック効果が向上する。

【0046】また、第1実施例の他の例として、電流ブ ロック層12を、Siドープのn-Alo.05Gao.95N 30 からなる厚さ250人の第1層12aと、アンドープの i-A 10.25 Gao.75 N或いはSiが少量ドープされた n-A 10.25 Gao.75 Nからなる厚さ250 Aの第2層 12bとが交互に10層づつ形成された超格子構造とし ても良い。

【0047】これは、A1組成が小さい第1層12aと A1組成が大きい第2層12bとの超格子構造により電 流ブロック層12を構成した例であり、この場合におい ても、A1組成が大きい第2層12bは個々の層厚が小 さいため、p-クラッド層8との熱膨張係数の差に基づ 40-く歪みは緩和される。このため、電流ブロック層12 は、単層で形成された場合と比べて、結晶性を低下させ ること無く、A1組成を大きくし、且つ厚みを大きくす ることが出来る。

【0048】また、電流ブロック層12は、A1組成が 小さい第1層12aはキャリア濃度が大きく、A1組成 が大きい第2層12bはキャリア濃度が小さいため、電 流ブロック層12内のバンド障壁は図3に示すように高 くなり、電流ブロック効果が向上する。

ーザは、電流ブロック層12を、結晶性を低下させるこ と無く、AI組成を大きくし、且つ厚みを大きくするこ とが出来、導波路内に光が十分に閉じ込められ、しかも 電流ブロック効果が向上するため、発光効率の良い実屈 折率ガイド構造の半導体レーザとなる。

【0050】また、本発明の第2実施例の半導体レーザ として、上記第1実施例の電流ブロック層12に代え て、電流ブロック層12を、図4に示すように、アンド ープのi-GaN或いはSiが少量ドープされたn-G 【0043】尚、第1層12aのSiドープのキャリア 10 aNからなる厚さ250Åの第1層12cと、Siドー プのn-In0.3Gao.7Nからなる厚さ250Aの第2 層12dとが交互に10層づつ形成された超格子構造と しても良い。

> 【0051】尚、第2層12dのSiドープのキャリア 濃度は3×10¹⁸ c m⁻³である。また、第1層12 c が Siがドープされた層である場合、Siドープのキャリ ア濃度は第2層12dよりも少ない1×10¹⁷ c m⁻³で

> 【0052】上述のような第2実施例の半導体レーザで は、電流ブロック層12がInを含有しない第1層12 cとInを含有する第2層12dとが交互に繰り返し積 層された超格子構造であり、Inを含有する第2層12 dは個々の層厚が小さいため、p-クラッド層8との格 子定数の差に基づく歪みは緩和される。このため、電流 ブロック層12は、単層で形成された場合と比べて、結 晶性を低下させること無く、In組成を大きくし、且つ 厚みを大きくすることが出来る。

【0053】また、電流ブロック層12は、Inを含有 しない第1層12cはキャリア濃度が小さく、Inを含 有する第2層12dはキャリア濃度が大きいため、電流 ブロック層12内のバンド障壁は図5に示すように高く なり、電流ブロック効果が向上する。

【0054】また、第2実施例の他の例として、電流ブ ロック層12を、アンドープのi-Ino.05 Gao.95 N 或いはSiが少量ドープされたn-Ino. o5 G ao. 95 N からなる厚さ250Åの第1層12cと、Siドープの n-Ino. 25 Gao. 75 Nからなる厚さ250 Aの第2層 12 dとが交互に10層づつ形成された超格子構造とし

【0055】これは、In組成が小さい第1層12cと In組成が大きい第2層12dとの超格子構造により電 流ブロック層12を構成した例であり、この場合におい ても、In組成が大きい第2層12dは個々の層厚が小 さいため、p-クラッド層8との格子定数の差に基づく 歪みは緩和される。このため、電流ブロック層12は、 単層で形成された場合と比べて、結晶性を低下させるこ と無く、In組成を大きくし、且つ厚みを大きくするこ とが出来る。

【0056】また、電流ブロック層12は、In組成が 【0049】以上のように、この第1実施例の半導体レ 50 小さい第1層12cはキャリア濃度が小さく、In組成 が大きい第2層12dはキャリア濃度が大きいため、電 流ブロック層12内のバンド障壁は、図5に示すように 高くなり、電流ブロック効果が向上する。

【0057】以上のように、この第2実施例の半導体レ ーザは、電流ブロック層12を、結晶性を低下させるこ と無く、In組成を大きくし、且つ厚みを大きくするこ とが出来、電流ブロック層12で光が十分に減衰され、 しかも電流ブロック効果が向上するため、発光効率の良 いロスガイド構造の半導体レーザとなる。

【0058】また、上述の第1、第2実施例では、本発 10 明をリッジ導波型の半導体レーザに用いた場合について 説明したが、本発明はそれ以外の構造、例えば、図6に 示すようなセルフアライン構造の半導体レーザにおいて も、電流ブロック層を上述の実施例と同様に構成しても よい。

【0059】図6において、21はサファイア基板であ り、サファイア基板21のc面上には、MOCVD法に より、アンドープの i -A l o. 5 G a o. 5 Nからなる厚さ 300Åのバッファ層22、厚さ2µmのアンドープの N層24、Siドープのn-Ino.1Gao.9Nからなる 厚さ0.1µmのクラック防止層25、Siドープのn -A 1 0.1 G a 0.9 Nからなる厚さ 0.7 μmのn-クラ ッド層26、Siドープのn-InGaNからなる多重 量子井戸構造の活性層27、Mgドープのp-Alo.1 Gao.9Nからなる厚さO. 2μmの第1p-クラッド 層28、超格子構造の厚さ0.5 mの電流ブロック層 29、Mgドープのp-Alo.1Gao.9Nからなる厚さ $0.5\mu m$ の第2pークラッド層30、Mgドープのp 1が順に積層された半導体ウエハが構成されている。 尚、電流ブロック層29は電流通路となる窓部35がエ ッチングにより除去されている。また、この半導体ウエ ハには、反応性イオンエッチング又は反応性イオンビー ムエッチングによりn-GaN層24の所定の深さまで 除去されて電極形成面32が形成されている。p-コン タクト層31の上面にはp-電極33が形成され、n-クラッド層24の電極形成面32にはn-電極34が形 成されている。

【0060】電流ブロック層29は、上述のリッジ導波 40 型の電流ブロック層12と同様の構成の超格子構造によ り形成されており、発光効率の良い実屈折率ガイド構造 の半導体レーザ或いはロスガイド構造の半導体レーザと なる。

【0061】尚、上述の実施例では、基板としてサファ イア基板を用いたが、SiC、スピネル、GaN等の他 の材料で構成してもよい。

【0062】また、電流ブロック層の半導体材料として も、V族元素としてPやAsを有するものでもよい。

等の他の元素でも良い。また、2 n等をドーピングして 高抵抗の電流ブロック層を構成してもよい。 【0064】次に、本発明の実施の形態である第3実施

10 する層へのドーピング材料としても、Siに代えてGe

例の半導体レーザについて説明する。

【0065】図7は第3実施例の半導体レーザの構成を 示す断面図であり、図1と同一部分には同一符号を付 し、その説明は割愛する。

【0066】この第3実施例の半導体レーザでは、電流

ブロック層12は、リッジ部10の両側面からp-クラ ッド層8の上面に亘って形成された i 型の第1電流ブロ ック層121と、該第1電流ブロック層121上に形成 されたn型の第2電流ブロック層122とからなる。 【0067】第1電流ブロック層121は、図8に示す ように、 不純物がドープされた i-GaNからなる厚さ 250Åの第1層121aと、不純物がドープされたi - I n G a Nからなる厚さ250Åの第2層121bと が交互に10層ずつ形成された高抵抗の超格子構造であ る。第1層121a及び第2層121bにドープされる i-GaN層23、厚さ3μmのSiドープのn-Ga 20 不純物としては、Zn(亜鉛)、Be(ベリリウム)、 Ca (カルシウム)、及びC (炭素) のうちの少なくと も1つが用いられ、この不純物のドープにより、第1層 121a及び第2層121bはi型の半導体層となり、 高抵抗の層となる。尚、p-クラッド層8には、第1層 121 aが接している。

【0068】また、第2電流ブロック層122は、図9 に示すように、アンドープのi-GaN或いはSiが少 量ドープされたn-GaNからなる厚さ250Aの第1 層122aと、Siドープのn-Ino.3Gao.7Nから -GaNからなる厚さ0.2μmのp-コンタクト層3 30 なる厚さ250Åの第2層122bとが交互に5層ずつ 形成された超格子構造である。 尚、第2電流ブロック層 122上に、p-コンタクト層13が形成されている。 【0069】このような第3実施例の半導体レーザで は、電流ブロック層12を構成する第1電流ブロック層 121及び第2電流ブロック層122が夫々、厚みの薄 い層からなる超格子構造であるため、電流ブロック層1 2とp-クラッド層8との格子定数の差に基づいて発生 する歪みは緩和される。このため、第1電流ブロック層 121及び第2電流ブロック層122はInの組成比を 大きくすることが出来、しかも全体の膜厚を大きくする ことが出来る。

【0070】また、p型のp-クラッド層8とn型の第 2電流ブロック層122との間に高抵抗の第1電流ブロ ック層121が形成されているため、p-電極14とn -電極15との間に順方向に電圧を印加した際、第2電 流ブロック層122とp-クラッド層8との間が十分に 空乏化され、素子容量が十分に低減される。このため、 電流ブロック層12で電流をブロックする機能が高まる と共に、素子をパルス駆動した時の光出力の立上り、立 【0063】また、電流ブロック層の超格子構造を構成 50 下りが速くなる。特に、第3実施例では、p-クラッド 層8と接する第1電流ブロック層121の第1層121 aがInを含まず、他の第2層121bよりもバンドギャップの大きい層であるため、光出力の立上り、立下りは一層速くなる。

【0071】また、上述の第3実施例では、第1電流ブロック層121の第1層121a、及び第2電流ブロック層122の第1層122aを、GaNにより形成したが、第1層121a、122aのうちの少なくとも1層をInを含有する層、例えば、In0.05 Ga0.95 Nにより形成してもよい。

【0072】このような構成においても、上述の第3実施例と同様に、電流ブロック層12で電流をブロックする機能が高まると共に、素子をパルス駆動した時の光出力の立上り、立下りが速くなる。特に、pークラッド層8と接する第1電流ブロック層121の第1層121aが、他の第2層121bよりもInの組成比が小さく、バンドギャップの大きい層である場合、光出力の立上り、立下りは一層速くなる。

【0073】以上のように、この第3実施例の半導体レーザは、電流ブロック層12を、結晶性を低下させるこ 20と無く、In組成を大きくし、且つ厚みを大きくすることが出来、電流ブロック層12で光が十分に減衰され、しかも電流ブロック効果が向上し、それに加え、素子容量が小さくなるため、発光効率が良く、高速動作可能なロスガイド構造の半導体レーザとなる。

【0074】また、上述の第3実施例では、本発明をリッジ導波型の半導体レーザに用いた場合について説明したが、本発明はそれ以外の構造、例えば、図10に示すようなセルフアライン構造の半導体レーザにおいても、電流ブロック層を上述の実施例と同様に構成してもよい。

【0075】尚、上述の第3実施例では、基板としてサファイア基板を用いたが、SiC、スピネル、GaN等の他の材料で構成してもよい。

【0076】また、電流ブロック層の半導体材料としても、V族元素としてPやAsを有するものでもよい。

【0077】また、第2電流ブロック層の超格子構造を構成する層へのドーピング材料としても、Siに代えてGe等の他の元素でも良い。また、Zn等をドーピングして高抵抗の電流ブロック層を構成してもよい。

【0078】尚、本発明の実施の形態では、n型、p型、i型を夫々、n-、p-、i-と略記している。 【0079】

【発明の効果】本発明に依れば、クラック等の結晶性の

12

低下を抑えた状態で、電流ブロック層を十分な厚みだけ 形成することが出来、また、A1組成、In組成等を大 きくすることが出来、電流ブロック層における光閉じ込 め効果或いは光吸収効果に優れた半導体レーザを提供し 得る。

【0080】また、本発明に依れば、上述の効果に加えて、素子容量が小さくなるため、発光効率が向上し、高速動作可能な半導体レーザを提供し得る。

【図面の簡単な説明】

10 【図1】本発明を用いた第1、第2実施例のリッジ導波型の半導体レーザの全体構成を示す断面図である。

【図2】本発明の第1実施例の半導体レーザにおける電流ブロック層の構成を示す断面図である。

【図3】本発明の第1実施例の半導体レーザにおける電流ブロック層のエネルギーバンドを示す図である。

【図4】本発明の第2実施例の半導体レーザにおける電流ブロック層の構成を示す断面図である。

【図5】本発明の第2実施例の半導体レーザにおける電流ブロック層のエネルギーバンドを示す図である。

20 【図6】第1、第2実施例に対応するセルフアライン構造の半導体レーザの全体構成を示す断面図である。

【図7】本発明を用いた第3実施例のリッジ導波型の半 導体レーザの全体構成を示す断面図である。

【図8】本発明の第3実施例の半導体レーザにおける電流ブロック層の構成を示す断面図である。

【図9】本発明の第3実施例の半導体レーザにおける電流ブロック層の構成を示す断面図である。

【図10】第3実施例に対応するセルフアライン構造の 半導体レーザの全体構成を示す断面図である。

30 【符号の説明】

7 活性層

12 電流ブロック層

12a 第1層

12b 第2層

12c 第1層

12d 第2層

27 活性層

29 電流ブロック層

121 第1電流ブロック層

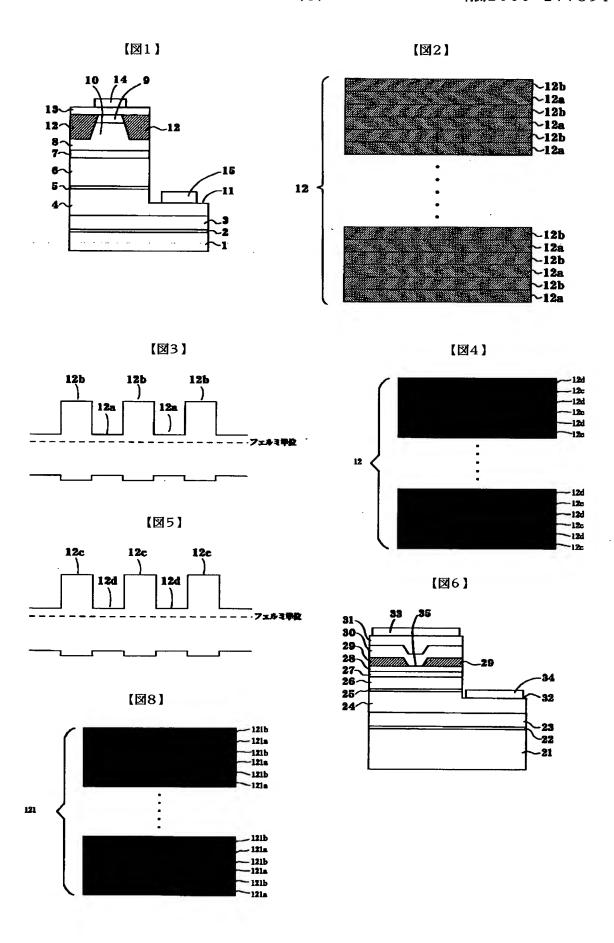
40 121a 第1層

121b 第2層

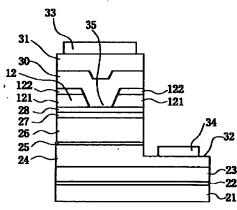
122 第2電流ブロック層

122a 第1層

122b 第2層



【図10】



フロントページの続き

(72)発明者 狩野 隆司

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内 (72)発明者 野村 康彦

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内